(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年1 月17 日 (17.01.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/05035 A1

(51) 国際特許分類7:

25/18, 33/04, H01L 21/027

G03F 7/11, C08L

23/16, 33/04, HUIL 21/02

PCT/JP01/06045

(21) 国際出願番号:(22) 国際出願日:

2001年7月12日(12.07.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2000-210844 2000 年7 月12 日(12.07.2000) JP 特願2000-298044 2000 年9 月29 日(29.09.2000) JP 特願2001-167701 2001 年6 月4 日(04.06.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日産化 学工業株式会社 (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3 丁目7番地1 Tokyo (JP). (TAKEI, Satoshi) [JP/JP]. 水沢賢一 (MIZUSAWA, Ken-ichi) [JP/JP]; 〒274-8507 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会社電子材料研究所内 Chiba (JP). 曽根靖久 (SONE, Yasuhisa) [JP/JP]; 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1 日産化学工業株式会社内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

>

(84) 指定国 *(*広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(74) 代理人: 尊 経夫. 外(HANABUSA, Tsuneo et al.); 〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目6番地 お

茶の水スクエアB館 萼特許事務所内 Tokyo (JP).

添付公開書類:

--- 国際調査報告書

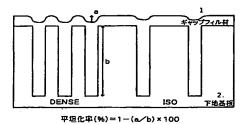
2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 敏 のガイダンスノート」を参照。

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 竹井 敏

(54) Title: LITHOGRAPHIC GAP-FILLER FORMING COMPOSITION

(54) 発明の名称: リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物



3

1...GAP FILLER

2...GROUND SUBSTRATE

3...FLATTENING FACTOR

(57) Abstract: A gap-filler forming composition which, as a lithographic gap-filler superior in flattenability on a substrate having irregularities such as holes or trenches, causing no intermixing with a resist layer, and having a high dry etching rate as compared with the resist, is used in producing semiconductor devices by a method using the gap-filler to cover the resist on the substrate having holes having an aspect ratio, defined as height/diameter, of 1 or above to transfer images onto the substrate by utilization of lithographic process, the composition being used to coat the substrate prior to the coating of the resist so as to flatten the substrate surface, the composition being characterized by containing a polymer solution consisting of a polymer and a solvent.

WO 02/05035 A1

(57) 要約:

本発明は、ホールやトレンチ等の凹凸のある基板上の平坦化性に優れ、レジスト層とのインターミキシングが起こらず、レジストに比較して大きなドライエッチング速度を有するリソグラフィー用ギャップフィル材として、高さ/直径で示されるアスペクト比が1以上のホールを有する基板にレジストを被覆しリソグラフィープロセスを利用して基板上に画像を転写する方法による半導体装置の製造において使用され、レジストを被覆する前の該基板に被覆して基板表面を平坦にするギャップフィル材形成組成物であって、ポリマーと溶媒とからなるポリマー溶液を含有することを特徴とするギャップフィル材形成組成物を提供する。

明 細 書

リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物

技術分野

本発明は、新規なリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物に関する。詳しくは、ホールやトレンチ等の凹凸のある基板上での平坦化性に優れ、レジスト層とのインターミキシングが起こらず、優れたレジストパターンが得られ、レジストに比較して大きなドライエッチング速度を有するリソグラフィー用ギャップフィル材を形成し得るものであって、特に近年、半導体デバイスの配線遅延を小さくするために用いられる配線材Cu(銅)を導入するためのダマシンプロセス用のギャップフィル材形成組成物に関する。

背景技術

半導体装置の製造では、フォトレジストを用いたリソグラフィーによる微細加工が行われている。該微細加工ではシリコンウエハーの上にフォトレジスト組成物の薄膜を形成し、その上に半導体装置のパターンが描かれたマスクを介して紫外線等の活性光線を照射し、現像し、得られたレジストパターンを保護膜としてシリコンウエハーをエッチング処理する。そして近年の半導体装置の高集積度化に従って、該加工において使用される活性光線はi線(365nm)からKrFエキシマレーザー(248nm)へと短波長化される傾向にある。これに伴い、基板からの活性光線の乱反射や定在波の影響が大きな問題となっている。そこで該問題を解決する方法として、フォトレジストと基板の間に反射防止膜(Bottom Anti-Reflective Coating、BARC)を設ける方法が広く検討されるようになった。

前記反射防止膜としては、チタン、二酸化チタン、窒化チタン、酸化クロム、 窒化酸化ケイ素等からなる無機反射防止膜、および吸光性物質と高分子化合物と からなる有機反射防止膜が知られている。前者は膜形成に真空蒸着装置、CVD 装置、スパッタリング装置等の設備を必要とするのに対し、後者は特別の設備を

必要としない点で有利とされ数多くの検討が行われている。その例としては、米国特許第5919599号明細書に記載されるような架橋形成官能基であるヒドロキシルキ基と吸光基を同一分子内に有するアクリル樹脂型反射防止膜、米国特許第5693691号明細書に記載されるような架橋形成官能基であるヒドロキシルキ基と吸光基を同一分子内に有するノボラック樹脂型反射防止膜等が挙げられる。

有機系反射防止膜用材料に望まれる特性としては、光や放射線に対して大きな吸光度を有すること、レジスト溶剤に不溶であること(レジスト層とのインターミキシングが起こらないこと)、塗布時または加熱乾燥時に反射防止膜材料から上塗りレジスト中への低分子拡散物がないこと、レジストに比べて大きなドライエッチング速度を有すること等があり、それらは例えば Proc. SPIE, Vol. 3678, 800-809、Proc. SPIE, Vol. 3678, 174-185 (1999)、Proc. SPIE, Vol. 2195, 225-229 (1994)にも記載されている。

ところが、 $0.13\mu m$ 以下の微細度を持つLSIパターンルールになると、配線遅延がLSIの高速化に与える影響が多くなり、現状のLSIのプロセス技術によりLSIの高性能化を進展させていくことは難しくなってきている。そこで、配線遅延を小さくするために用いられる配線材の一つがCuある。

配線材を現在のA1からCuへ変更するために導入される技術がデュアルダマシンプロセスであり、例えば米国特許第6057239号明細書に記載されている。該プロセスにおいては、従来の配線材A1の基板に比べアスペクト比(凹凸)が大きい基板上に反射防止膜を用いることになる。

デュアルダマシンプロセス用の反射防止膜材料については、上記した特性以外に、ホール周辺部の下地基板における反射防止膜の被覆性を制御すること、一定膜厚で反射防止膜を塗布したときに光や放射線に対して大きな吸光度を有すること、および基板の凹凸形状に依存しない高平坦化性を持っていることが望まれる。しかしながら、有機系反射防止膜用材料をデュアルダマシンプロセス用の反射防止膜材料として用いることは困難である。

そこで、光や放射線に対して大きな吸光度を有する無機や有機系反射防止膜と、 平坦化を目的とするリソグラフィー用ギャップフィル材の 2 層を使用するプロセ

スが考えられている。ここで述べられるリソグラフィー用ギャップフィル材は、Gap-Filling 材であり、即ち充填材または平坦化材である。このプロセスの利点は、リソグラフィー工程において高解像度をもたらし、かつエッチング工程で下地基板とのエッチング選択比が大きくなることである。リソグラフィー用ギャップフィル材は、基板の凹凸を平坦化し、同時に、吸光度を有する化合物を含まないため高エッチレートを有し、エッチング工程においてレジストとの大きなエッチング選択比を達成する。

リソグラフィー用ギャップフィル材に要求されている特性としては、レジスト 溶剤に不溶であること(レジスト層とのインターミキシングが起こらないこと)、 塗布時または加熱乾燥時に反射防止膜材料から上塗りレジスト中への低分子拡散 物がないこと、レジストに比べて大きなドライエッチング速度を有すること、お よびアスペクト比(凹凸)が大きい基板上を平坦化できること等が挙げられる。 これらの要求の全てを満たすリソグラフィー用ギャップフィル材の開発が望まれ ている。

即ち、本発明の目的は、ダマシンプロセスで使用する、ホールやトレンチ等の 凹凸のある基板上の平坦化性に優れ、レジスト層とのインターミキシングが起こ らず、優れたレジストパターンが得られ、レジストに比較して大きなドライエッ チング速度を有するリソグラフィー用ギャップフィル材を形成する組成物を提供 すること、並びに該リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を用いたレジ ストパターンの形成法を提供することにある。

発明の開示

こうした現状に鑑み本発明者等は鋭意研究を重ねた結果、一定膜厚でリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を塗布したときに、基板の凹凸形状に依存せずに平坦化性を高めるには、ギャップフィル材形成組成物に含まれるポリマー溶液の固形分濃度と粘度とが特定の関係を満たすこと、ポリマー溶液に用いるポリマーと溶媒とが特定の関係を満たすこと、並びにポリマーはpービニルフェノール構造を含むことが良いことを見出し、本発明を完成したものである。

本発明は第1観点として、高さ/直径で示されるアスペクト比が1以上のホー

ルを有する基板にレジストを被覆しリソグラフィープロセスを利用して基板上に 画像を転写する方法による半導体装置の製造において使用され、レジストを被覆 する前の該基板に被覆して基板表面を平坦にするギャップフィル材形成組成物で あって、ポリマーと溶媒とからなるポリマー溶液を含有することを特徴とするギャップフィル材形成組成物、

第2観点として、前記ポリマー溶液は、[粘度(mPas)の対数変化]/[固形分濃度(重量%)の変化]で示される係数Hが0.06以下であり、かつ固形分濃度25重量%で測定した粘度が1~80mPasであることを特徴とする、第1観点に記載のギャップフィル材形成組成物、

第3観点として、前記ポリマー溶液は固形分を0.1~30重量%含有することを特徴とする、第1観点または第2観点に記載のギャップフィル材形成組成物、第4観点として、前記溶棋は、前記ポリマーのガラス転移温度とり高い沸点を

第4観点として、前記溶媒は、前記ポリマーのガラス転移温度より高い沸点を有する溶媒(s)を全溶媒に基づいて20重量%以上含有することを特徴とする、第1観点ないし第3観点のうちのいずれか一つに記載のギャップフィル材形成組成物、

第5観点として、前記溶媒(s)の沸点は前記ポリマーのガラス転移温度より 10℃以上高いことを特徴とする、第4観点に記載のギャップフィル材形成組成 物、

第6観点として、前記溶媒(s)の沸点は145~220℃であることを特徴とする、第1観点ないし第5観点のうちのいずれか一つに記載のギャップフィル 材形成組成物、

第7観点として、前記溶媒(s)は、乳酸プチル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、シクロヘキサノン、ジエチレングリコールモノメチルエーテルまたはこれらの混合物であることを特徴とする、第1観点ないし第6観点のうちのいずれか一つに記載のギャップフィル材形成組成物、

第8観点として、前記ポリマーの重量平均分子量は500~30000であることを特徴とする、第1観点ないし第7観点のうちのいずれか一つに記載のギャップフィル材形成組成物、

٠.

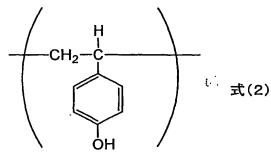
第9観点として、前記ポリマーは、次式(1):

$$\mathbb{R}^{1}$$
 CH_{2}
 \mathbb{R}^{1}
 \mathbb{R}^{1}
 \mathbb{R}^{1}
 \mathbb{R}^{1}

[式中、 R^1 および R^2 はそれぞれ独立して、水素原子、メチル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはシアノ基を表す。]で表される繰り返し単位を少なくとも含むことを特徴とする、第1観点ないし第8観点のうちのいずれか一つに記載のギャップフィル材形成組成物、

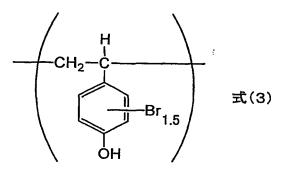
第10観点として、前記ポリマーは、式(1)で表される繰り返し単位からなるホモポリマー、または式(1)で表される繰り返し単位と、側鎖に芳香族部分またはカルボン酸エステル部分を含むビニル基である繰り返し単位とからなるコポリマーであることを特徴とする、第9観点に記載のギャップフィル材形成組成物、

第11観点として、前記ポリマーは、次式(2):



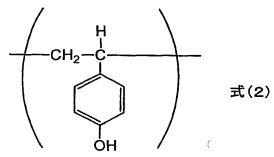
で表される繰り返し単位からなるポリpービニルフェノールであることを特徴とする、第10観点に記載のギャップフィル材形成組成物、

第12観点として、前記ポリマーは、次式(3):

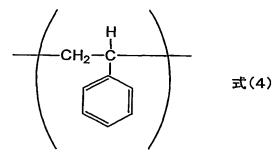


で表される繰り返し単位からなるポリpービニルフェノールの臭素化物であることを特徴とする、第10観点に記載のギャップフィル材形成組成物、

第13観点として、前記ポリマーは、次式(2):



で表される繰り返し単位と、次式(4):



で表される繰り返し単位とからなり、式(2)で表される繰り返し単位がポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて20%以上含まれるpービニルフェノールとスチレンとのコポリマーであることを特徴とする、第10観点に記載のギャップフィル材形成組成物、

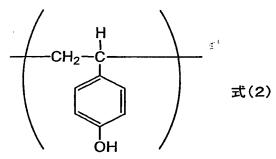
第14観点として、前記ポリマーは、次式 (2):

で表される繰り返し単位と、次式(5):

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 \\
CH_2-C \\
C=0 \\
O-CH_3
\end{array}$$
式(5)

で表される繰り返し単位からなり、式(2)で表される繰り返し単位がポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて20%以上含まれるpービニルフェノールとメタクリル酸メチルのコポリマーであることを特徴とする、第10観点に記載のギャップフィル材形成組成物、

第15観点として、前記ポリマーは、次式(2):



で表される繰り返し単位と、次式(6):

で表される繰り返し単位からなり、式(2)で表される繰り返し単位がポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて20%以上含まれるpービニルフェノールとメタクリル酸2ーヒドロキシエチルのコポリマーであることを特徴とする、第10 観点に記載のギャップフィル材形成組成物、

第16観点として、前記ポリマーは、次式(2):

で表される繰り返し単位と、次式 (7):

で表される繰り返し単位からなり、式 (2)で表される繰り返し単位がポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて 20%以上含まれる p ービニルフェノールとアクリル酸ブチルのコポリマーであることを特徴とする、第10観点に記載のギャップフィル材形成組成物、

第17観点として、前記ギャップフィル材形成組成物はさらに少なくとも2個 の架橋形成官能基を有する架橋剤を含有することを特徴とする、第1観点ないし

第16観点のうちのいずれか一つに記載のギャップフィル材形成組成物、

第18観点として、半導体装置製造のリソグラフィープロセスにおいて、前記 ギャップフィル材形成組成物を基板上に塗布し、そして焼成することからなるこ とを特徴とする、第1観点ないし第17観点のうちのいずれか一つに記載のギャ ップフィル材形成組成物の使用方法、

第19観点として、(A)工程:高さ/直径で示されるアスペクト比が1以上のホールを有する基板に、ポリマーと溶媒とからなるポリマー溶液を含有するギャップフィル材形成組成物を塗布し、乾燥することにより該基板上に平坦化された充填層を形成する工程、

- (B) 工程: レジストを塗布し乾燥する工程、および
- (C) 工程:露光、現像、およびエッチングする工程

からなることを特徴とする、基板上に画像を転写し集積回路素子を形成する半導体装置の製造方法、

第20観点として、(A)工程で使用するギャップフィル材形成組成物は第1 観点ないし第17観点のうちのいずれか一つに記載のものであることを特徴とす る、第19観点に記載の半導体装置の製造方法、並びに

第21観点として、さらに、(A)工程においてギャップフィル材形成組成物により充填層を形成する前または後に、反射防止膜を形成する(A')工程を含むことを特徴とする、第19観点に記載の半導体装置の製造方法に関する。

図面の簡単な説明

図1は、ホールを有する基板にギャップフィル材を塗布した状態の断面図である。 a はホール中心でのリソグラフィー用ギャップフィル材の凹み深さ (μ m) を示し、そして b は使用した基板における当初のホールの深さ (μ m) を示す。

図2は、実施例および比較例において用いたポリマー溶液の濃度(重量%)と 粘度(mPas)の関係を示すグラフである。横軸は濃度の値を示し、縦軸は2 5℃で測定した粘度の値を常用対数で示す。①は実施例1と実施例2の係数Hを 示す直線、②は実施例3の係数Hを示す直線、③は実施例5の係数Hを示す直線、

④は実施例6の係数Hを示す直線、⑤は比較例2の係数Hを示す直線、そして⑥は比較例3の係数Hを示す直線である。

発明を実施するための最良の形態

デュアルダマシン法は、基板上に配線溝(トレンチ)と接続ホール(ホール) を同一箇所に設け、それらに Cuを埋め込み利用するものである。これらデュアルダマシン法は、チップサイズの小型化および配線遅延の問題を克服できる。

フォトレジストを被覆しリソグラフィープロセスを利用して基板上に画像を転写する際に、基板上面からの反射、即ちフォトレジスト下面からの反射により矩形なレジストパターンが得られなくなることを回避するために基板とレジストとの間に反射防止膜材料等の下地材料が塗布される。

しかし、デュアルダマシンプロセスに使用される基板は、高さ/直径で示されるアスペクト比が1以上、通常は1~20の範囲のホールを有するため、従来の反射防止膜材料等の下地材料では流動特性が十分でなく、ホール細部まで下地材料が流込ない。その結果、下地材料がスピナーによって塗布され乾燥された後に、ホール中心部において下地材料の凹みが発生し、その上にレジストを塗布しても、レジスト下面の凹凸に起因する乱反射によって良好なパターンが得られない場合があった。

下地材料の流動性の低下は、基板に下地材料を滴下してスピナーにより塗布するときに、基板の回転によって下地材料中の溶媒が蒸発して、下地材料中の固形分濃度が増大し、その結果下地材料の粘度が増大することに起因することが判明した。塗布前の下地材料の固形分濃度は通常10重量%前後であるが、スピナー上で下地材料がホールに流れ込む際には、その固形分が20~50重量%、また条件によっては70重量%前後まで増大する。即ち、塗布前の粘度に比べ、固形分濃度の増大に起因する粘度の比例的な増大のために、ホールへの流れ込み性が低下していた。従って、下地材料には固形分濃度が増大しても、粘度変化の少ないことが求められる。

さらに、上記プロセスの下地材料は、ホールとトレンチを同時にエッチングに より作成するために、ドライエッチング速度がレジストに比べて大きいことが必

要である。反射防止膜材料等の下地材料では反射防止機能を付与するため露光光 を吸収できる吸光係数の大きな吸光部位(クロモフォアー)を有しているので、 一般的にドライエッチング速度が低い。従って、下地材料は、ドライエッチング 速度の向上のために、クロモフォアーを含有しないことが望ましい。

ホールを有する基板の平坦化は、先ず、スピナーを用いて下地材料を塗布する際になされる(第1段階の平坦化)が、本発明者等は、上記の塗布時の平坦化のために必要とされる良好な下地材料の流動特性は、固形分濃度を25重量%として測定した粘度の値が1~80mPasであり、かつ [粘度(mPas)の対数変化]/[固形分濃度(重量%)の変化]で示される係数Hが0.06以下であるときに達成されることを見出した。そして、このような条件を満たすポリマー溶液を含有する組成物が、ホールを有する基板を平坦化するためのリソグラフィー用ギャップフィル材を形成することに適していることを発見した。

ここで、粘度の対数変化の値は常用対数で示される。また、25重量%の固形分濃度とはホールへの流れ込みが予想されるときの濃度であり、 $1\sim80$ m P a s の範囲とはアスペクト比が 1以上のホールへの良好な流れ込み性を確保する上で必要な粘度範囲である。この粘度値が固形分濃度の変化によって大きく変化しないようにするために、上記係数Hが 0.06以下に保持できるポリマー溶液を用いる。係数Hがゼロに近づくことは、固形分濃度の変化に対する粘度の(対数)変化が小さくなることを意味し、Hがゼロとなることが理想的であるが、実際には $0.02 \le H \le 0.06$ である。係数Hは例えば固形分濃度 8重量%程度から25重量%程度の25℃での粘度変化率をE型粘度計で実測することで、容易に割り出すことができる。

しかし、基板にスピナーを用いて下地材料を塗布した後にも、まだ下地材料がホール全体に充填されずに、ホール内部に空洞が残っている場合がある。そのような場合には、該空洞は下地材料の加熱硬化時に平坦化される必要がある(第二段階の平坦化)。即ち、第二段階の平坦化には、下地材料の加熱硬化時に固形分 濃度の増大を遅延させること、およびポリマーのガラス転移温度以上に加熱された際にも下地材料が流動性を有することが必要となる。

このような特性は、ポリマー溶液を形成する溶媒の少なくとも一部がポリマー

r, ,

のガラス転移温度より高い沸点、好ましくは10℃以上高い沸点を有する溶媒(s)からなることによって達成される。そして、溶媒(s)の沸点は145~220℃の範囲にあることが好ましい。このような高沸点の溶媒(s)を用いることにより、焼成工程における溶媒揮発速度を小さくし、粘度上昇を遅延させることが可能となる。そして、粘度上昇の遅延により、ポリマーをガラス転移温度以上で加熱したときにポリマー溶液の流動化が起こり、ホール内部に残っていた空洞は完全に充填されると共に、塗布された下地材料全体が流動化されているため、たとえホール上部にホールの充填による凹みを生じていたとしても、直ちに周囲から下地材料が流れ込み、基板上に形成された下地材料は平坦化される。

しかし、溶媒(s)の沸点が高すぎても好ましくない。これは、通常は220℃以下で行われるスピン塗布後の加熱硬化処理時に溶媒が揮発せず、ギャップフィル材中に残存するためである。そこで、前記ポリマー溶液に使用される溶媒(s)は、145~220℃の範囲の沸点を有することが好ましい。該ポリマー溶液の溶媒は高沸点の溶媒(s)を主成分とするものであるが、低沸点の溶媒の混入を妨げるものではない。しかし、全溶媒中に溶媒(s)が20重量%以上、好ましくは30重量%以上の割合で含有することが好ましい。高沸点の溶媒(s)のみからなる溶媒を用いることもできるが、高沸点の溶媒(s)は全溶媒中で通常は20~80重量%、好ましくは30~80重量%の割合で使用される。この割合が20重量%未満では焼成時に溶媒が全て揮発してしまい、ポリマーの流動性が低下して平坦化性が悪化する。一方、80重量%を越える場合は塗布されたギャップフィル材の表面性の点で問題がある。

本発明のギャップフィル材形成組成物は、基板に被覆して基板表面を平坦にするために用いられるが、また基板から脱離する低分子化合物を閉じ込める効果も 奏する。

本発明のギャップフィル材形成組成物は、前記ポリマー溶液以外に、少なくとも2個の架橋形成官能基をもつ架橋剤、架橋触媒および必要に応じたその他の添加剤を含有し得る。ポリマー、架橋剤、架橋触媒等を加えた全固形分は、0.1~30重量%、好ましくは0.1~20重量%である。そして、ポリマーの含有量は、全固形分に対して30~99重量%、好ましくは50~90重量%である。

本発明のギャップフィル材形成組成物中に含有されるポリマー溶液中のポリマーの分子量は、使用する塗布溶剤、溶液粘度、膜形状等により変動するが、重量平均分子量として1000~10000、好ましくは1000~60000、さらに好ましくは1000~3000である。重量平均分子量が1000未満のポリマーでは非結晶状態の膜を得ることが困難であり、さらに焼成工程において昇華する可能性が高く、平坦な膜を得ることが難しい。また、重量平均分子量が30000を越えるポリマーでは上記の粘度条件を満たすポリマーは少ない。

前記ポリマーとしては、架橋形成官能基であるヒドロキシル基を少なくとも繰り返し単位当たり1つ以上含有するポリマーが好ましい。その例は、アクリル酸類、ヒドロキシアルキルアクリレート類、ヒドロキシアルキルメタクリレート類、スチレン類、セルロース類、クロトン酸類等から選択される分子中に付加重合性不飽和結合を1個有する化合物を重合して得られる熱可塑性ポリマー、または熱硬化性フェノール樹脂等である。

以下に、アクリル酸類、ヒドロキシアルキルアクリレート類、ヒドロキシアルキルメタクリレート類、スチレン類、セルロース類、およびクロトン酸類の例を挙げる。

アクリル酸類:アクリル酸、およびメタクリル酸。

ヒドロキシアルキルアクリレート類:炭素原子数1ないし10の側鎖アルキル基を有するヒドロキシアルキルアクリレート、例えば、ヒドロキシメチルアクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、およびヒドロキシブチルアクリレート。

ヒドロキシアルキルメタクリレート類:炭素原子数1ないし10の側鎖アルキル基を有するヒドロキシアルキルメタクリレート、例えば、ヒドロキシメチルメタクリレート、ヒドロキシプロピルメタクリレート、およびヒドロキシプチルメタクリレート。

スチレン類:ヒドロキシスチレン、ヒドロキシプロモスチレン、およびカルボ キシスチレン。

セルロース類: セルロース、セルロースアセテート、セルロースナイトレート、 チトサン。

クロトン酸類:炭素原子数1ないし10のアルキル基を有するクロトン酸、例 えば、メチルクロトネート、エチルクロトネート、プロピルクロトネート、およ びブリルクロトネート。

また、上記フェノール類と重縮合するアルデヒド類としては、例えば、ホルムアルデヒド、トリオキサン、パラホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピルアルデヒド、フェニルアルデヒド、αーフェニルプロピルアルデヒド、βーフェニルプロピルアルデヒド、οーヒドロキシベンズアルデヒド、mーヒドロキシベンズアルデヒド、pーヒドロキシベンズアルデヒド、ロロベンズアルデヒド、mークロロベンズアルデヒド、pークロロベンズアルデヒド、pーニトロベンズアルデヒド、ローニトロベンズアルデヒド、ローニトロベンズアルデヒド、ローエチルベンズアルデヒド、ローエチルベンズアルデヒド、ローエチルベンズアルデヒド、ローエチルベンズアルデヒド、カーメチルベンズアルデヒド、カーメチルベンズアルデヒド、カーノルマルプチルアルデヒド、フルフラール、1ーナフトアルデヒド、2ーナフトアルデヒド、2ーヒドロキシ

-1-ナフトアルデヒド等を挙げることができる。これらのうち、特にホルムア ルデヒドが好ましい。

前記ポリマーには、上記ポリマー以外の非架橋性のモノマーを共重合することも可能であり、これによりドライエッチング速度、反射率等の微調整を行い得る。このような共重合モノマーとしては、例えば、アクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル酸エステル類、ビニルエステル類、スチレン類、クロトン酸エステル類等から選択される付加重合性不飽和結合を1個有する化合物が挙げられる。

以下に、アクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル酸エステル類、メタクリルアミド類、アリル化合物類、ビニルエーテル類、ビニルエステル類、スチレン類、およびクロトン酸エステル類の例を挙げる。

アクリル酸エステル類:炭素原子数1ないし10のアルキル基を有するアルキルアクリレート。

メタクリル酸エステル類:炭素原子数1ないし10のアルキル基を有するアルキルメタクリレート。

アクリルアミド類:アクリルアミド、Nーアルキルアクリルアミド、Nーアリールアクリルアミド、N, Nージアルキルアクリルアミド、N, Nーアリールアクリルアミド、NーメチルーNーフェニルアクリルアミド、およびNー2ーアセトアミドエチルーNーアセチルアクリルアミド。

メタクリルアミド類:メタクリルアミド、Nーアルキルメタクリルアミド、N ーアリールメタクリルアミド、N, Nージアルキルメタクリルアミド、N, Nージアリールメタクリルアミド、NーメチルーNーフェニルメタクリルアミド、およびNーエチルーNーフェニルメタクリルアミド。

ビニルエーテル類: アルキルビニルエーテル、およびビニルアリールエーテル。 ビニルエステル類: ビニルプチレート、ビニルイソプチレート、およびビニル トリメチルアセテート。

スチレン類:スチレン、アルキルスチレン、アルコキシスチレン、およびハロ ゲンスチレン。

クロトン酸エステル類:クロトン酸アルキル、例えば、クロトン酸プチル、ク

ロトン酸ヘキシル、およびグリセリンモノクロトネート。

また、イタコン酸ジアルキル類、マレイン酸あるいはフマール酸のジアルキルエステル類またはモノアルキルエステル類、クロトン酸、イタコン酸、無水マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル等を用いることもできる。その他、一般的に、架橋反応基であるヒドロキシル基を繰り返し単位当たり少なくとも1つ以上含有するポリマーと共重合可能である付加重合性不飽和化合物であれば用いることができる。

本発明のギャップフィル剤形成組成物中のポリマーは、ランダムポリマー、ブロックポリマーまたはグラフトポリマーのいずれであってもよく。ラジカル重合、アニオン重合、カチオン重合等の方法により合成することができる。また、溶液重合、懸濁重合、乳化重合、塊状重合等、種々の形態を用いることができる。

前記ポリマーは、好ましくは、式(1)で表される繰り返し単位を少なくとも含む。つまり、式(1)で表される繰り返し単位を必須とし、式(1)で表される繰り返し単位のみからなるホモポリマーもしくはその誘導体、または式(1)で表される繰り返し単位とそれと共重合可能な他の繰り返し単位からなるコポリマーが好ましい。

より好ましい前記ポリマーは、式(1)の繰り返し単位からなるホモポリマー、 または式(1)で表される繰り返し単位と、側鎖に芳香族部分またはカルボン酸 エステル部分を含むビニル基である繰り返し単位とからなるコポリマーである。

前記芳香族部分とは、例えばベンゼン環、置換基を有するベンゼン環等である。 また、前記カルボン酸エステル部分とはメチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘ キシル、ヒドロキシメチル、2ーヒドロキシエチル、3ーヒドロキシプロピル等 のエステルが挙げられる。

本発明のギャップフィル材形成組成物に用いられるポリマーは、より具体的には式(2)または(3)で表される繰り返し単位からなるホモポリマー、または式(2)で表される繰り返し単位と、式(4)ないし(7)で表される繰り返し単位からなるコポリマーであることが好ましい。

式(2)で表される繰り返し単位はp-ビニルフェノールであり、該繰り返し 単位を重合して得られるホモポリマーは、常法によって得ることができる。例え

ば、プロピレングリコールにp-ヒドロキシスチレンモノマーが溶解した溶液(LANCASTER社製)中に窒素を30分間通気し、その反応液を70℃に保ちながら、重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN、純正化学(株)製)を添加し、窒素雰囲気下で48時間撹拌することにより得られる。反応物は蒸留水1リットル中に再沈することにより、粉体として回収できる。このポリマーの重量平均分子量は、1000~100000、好ましくは100~6000、さらに好ましくは100~30000である。また、このポリマーは市販品としても入手することが可能である。

式(3)で表される繰り返し単位からなるホモポリマーは、pービニルフェノール1単位当たり、平均して1.5個の臭素原子がpービニルフェノールのベンゼン環のオルト位および/またはメタ位の水素原子と置換したものである。このポリマーを得る方法としては、式(2)で表される繰り返し単位からなるホモポリマーを臭素化する方法が挙げられる。例えば、式(2)で表される繰り返し単位からなるホモポリマーを四塩化炭素または二硫化炭素に溶解させた後、溶液中に窒素を30分間通気し、その溶液に室温で臭素を添加し、5時間撹拌することにより得られる。反応物は蒸留水1リットル中に再沈することにより、粉体として回収できる。このポリマーの重量平均分子量は、1000~100000、好ましくは1000~60000、さらに好ましくは1000~30000である。また、このポリマーは市販品としても入手することが可能である。

式(2)で表される繰り返し単位と式(4)で表される繰り返し単位からなるコポリマーでは、式(2)で表されるpービニルフェノール単位が主成分であり、該繰り返し単位がコポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて、20%以上、好ましくは20%~80%含まれる。また該コポリマーは、例えば、市販されているpーヒドロキシスチレンモノマーとスチレンモノマーをプロピレングリコールに溶解させた後、反応液中に窒素を30分間通気し、その反応液を70℃に保ちながら、重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)を添加し、窒素雰囲気下で48時間撹拌することにより得られる。反応物は蒸留水1リットル中に再沈することにより、粉体として回収できる。このポリマーの重量平均分子量は、1000~100000、好ましくは1000~60000、さらに好

ましくは1000~3000である。また、このポリマーは市販品としても入手することが可能である。

式(2)で表される繰り返し単位と、式(5)で表される繰り返し単位からなるコポリマーでは、式(2)で表されるpービニルフェノール単位が主成分であり、該繰り返し単位がコポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて、20%以上、好ましくは20%~80%含まれる。また該コポリマーは、例えば、市販されているpーヒドロキシスチレンモノマーとメタクリル酸メチルをプロピレングリコールに溶解させた後、反応液中に窒素を30分間通気し、その反応液を70℃に保ちながら、重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)を添加し、窒素雰囲気下で48時間撹拌することにより得られる。反応物は蒸留水1リットル中に再沈することにより、粉体として回収できる。このポリマーの重量平均分子量は、1000~100000、好ましくは1000~60000、さらに好ましくは100~30000である。また、このポリマーは市販品としても入手することが可能である。

式(2)で表される繰り返し単位と、式(6)で表される繰り返し単位からなるコポリマーでは、式(2)で表されるpービニルフェノール単位が主成分であり、該繰り返し単位がコポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて、20%以上、好ましくは20%~80%含まれる。また該コポリマーは、例えば、市販されているpーヒドロキシスチレンモノマーとメタクリル酸2ーヒドロキシエチルをプロピレングリコールに溶解させた後、反応液中に窒素を30分間通気し、その反応液を70℃に保ちながら、重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)を添加し、窒素雰囲気下で48時間撹拌することにより得られる。反応物は蒸留水1リットル中に再沈することにより、粉体として回収できる。このポリマーの重量平均分子量は、1000~10000、好ましくは1000~6000、さらに好ましくは1000~3000である。また、このポリマーは市販品としても入手することが可能である。

式(2)で表される繰り返し単位と、式(7)で表される繰り返し単位からなるコポリマーでは、式(2)で表されるpービニルフェノール単位が主成分であり、該繰り返し単位がコポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて、20%以上、

好ましくは20%~80%含まれる。また該コポリマーは、例えば、市販されているpーヒドロキシスチレンモノマーとメタクリル酸ブチルをプロピレングリコールに溶解させた後、反応液中に窒素を30分間通気し、その反応液を70℃に保ちながら、重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)を添加し、窒素雰囲気下で48時間撹拌することにより得られる。反応物は蒸留水1リットル中に再沈することにより、粉体として回収できる。このポリマーの重量平均分子量は、1000~100000、好ましくは1000~60000、さらに好ましくは100~30000である。また、このポリマーは市販品としても入手することが可能である。

本発明のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物に用いられるポリマーとしては、ポリp-ビニルフェノール、ポリp-ビニルフェノールの臭素化物、p-ビニルフェノールとスチレンとのコポリマー、p-ビニルフェノールとメタクリル酸メチルとのコポリマー、p-ビニルフェノールとメタクリル酸2-ヒドロキシエチルとのコポリマー、およびp-ビニルフェノールとアクリル酸ブチルとのコポリマーが好ましい。これらポリマーはいずれも、 $100\sim170$ Cのガラス転移温度を有する。

本発明のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物は、少なくとも2個の架橋形成官能基を有する架橋剤を含有することができる。該架橋剤としては、メラミン類、置換尿素類、エポキシ基を含有するポリマー類等が挙げられる。好ましくは、メトキシメチル化グリコウリル、メトキシメチル化メラミン等の化合物であり、特に好ましくは、テトラメトキシメチルグリコールウリルまたはヘキサメトキシメチロールメラミンである。架橋剤の添加量は、使用する塗布溶媒、使用する下地基板、要求される溶液粘度、要求される膜形状等により変動するが、全組成物100重量部に対して0.001~20重量部、好ましくは0.01~10重量部、さらに好ましくは0.1~5.0重量部である。

本発明のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物は、架橋触媒を含有することができる。該架橋触媒としては、架橋反応の進行を制御できる化合物であって、熱により酸を発生する化合物、光により酸を発生する化合物等が挙げられる。好ましくは、pートルエンスルホン酸、ピリジウムpートルエンスルホン酸

等の化合物である。架橋触媒の添加量は、使用する塗布溶媒、使用する下地基板、 要求される溶液粘度、要求される膜形状等により変動するが、架橋剤の添加量1 00重量部に対して0.01~30重量部、好ましくは0.1~30重量部、さ らに好ましくは0.5~20重量部である。

本発明のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物において、前記ポリマ ーを溶解させる溶媒としては、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレ ングリコールモノエチルエーテル、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソ ルブアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレ ングリコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコー ルモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレン グリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールプロピルエー テルアセテート、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、シクロペンタノン、 シクロヘキサノン、2ーヒドロキシプロピオン酸エチル、2ーヒドロキシー2ー メチルプロピオン酸エチル、エトシキ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3ーメチルブタン酸メチル、3ーメトキシプロピオン酸メチル、3 ーメトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、3-エトキ シプロピオン酸メチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、酢酸エチル、酢 酸ブチル、乳酸エチル、乳酸ブチル、シクロヘキサノン等を用いることができる。 これらの有機溶媒は単独で、または2種以上の組合せで使用され得る。

本発明のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物のポリマー溶液に用いられる溶媒は、前記ポリマーのガラス転移温度より高い沸点を有する溶媒(s)を少なくとも含有することが好ましい。特に溶媒(s)は、ポリマーのガラス転移温度より 10 C以上高い沸点を有することが好ましい。また、基板に本発明のギャップフィル材形成組成物を塗布した後に行う乾燥および焼成の温度を考慮すると、これら溶媒の沸点は $145\sim220$ Cの範囲にあることが好ましい。また、溶媒の蒸気圧が 20 Cにおいて 933 Pa(=7 mm Hg)以下であることが好ましい。

これらの条件を満たす溶媒(s)としては、プロピレングリコールモノメチル

エーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、乳酸ブチル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、シクロヘキサノン、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等が挙げられ、なかんずく乳酸ブチル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、シクロヘキサノン、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、またはこれらの混合物が好ましい。

本発明のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物はさらに、上記成分以外に、必要に応じてレオロジー調整剤、接着補助剤、界面活性剤等を含有することができる。

レオロジー調整剤は、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物の流動性を向上させ、特に焼成工程において、ホール内部へのギャップフィル材形成組成物の充填性を高める目的で添加される。具体例としては、ジメチルフタレート、ジエチルフタレート、ジイソブチルフタレート、ジへキシルフタレート、ブチルイソデシルフタレート等のフタル酸誘導体類、ジノルマルブチルアジペート、ジイソプチルアジペート、ジイソオクチルアジペート、オクチルデシルアジペート等のアジピン酸誘導体類、ジノルマルブチルマレート、ジノニルマレート等のマレイン酸誘導体類、メチルオレート、ブチルオレート、テトラヒドロフルフリルオレート等のオレイン酸誘導体類、またはノルマルブチルステアレート、グリセリルステアレート等のステアリン酸誘導体類を挙げることができる。これらのレオロジー調整剤は、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物100重量部に対して通常30重量部未満の割合で配合される。

接着補助剤は、基板またはレジストとリソグラフィー用ギャップフィル材形成 組成物の密着性を向上させ、特に現像においてレジストが剥離しないようにする 目的で添加される。具体例としては、トリメチルクロロシラン、ジメチルビニル クロロシラン、メチルジフェニルクロロシラン、クロロメチルジメチルクロロシ ラン等のクロロシラン類、トリメチルメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、メチルジメトキシシラン、ジメチルビニルエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン等のアルコキシシラン類、ヘキサメチルジシラザン、N,N'ービス(トリメチルシラン)ウレア、ジメチルトリメ

チルシリルアミン、トリメチルシリルイミダゾール等のシラザン類、ビニルトリクロロシラン、γークロロプロピルトリメトキシシラン、γーアミノプロピルトリエトキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン等のシラン類、ベンゾトリアゾール、ベンゾイミダゾール、インダゾール、イミダゾール、2ーメルカプトベンズイミダゾール、2ーメルカプトベンズオキサゾール、ウラゾールチオウラシル、メルカプトイミダゾール、カフトベンズオキサゾール、ウラゾールチオウラシル、メルカプトイミダゾール、メルカプトピリミジン等の複素環化合物類、1,1ージメチルウレア、1,3ージメチルウレア等の尿素類またはチオ尿素化合物類等を挙げることができる。これらの接着補助剤は、リソグラフィー用ギャップフィル材形成全組成物100重量部に対して通常5重量部未満、好ましくは2重量部未満の割合で配合される。

本発明のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物には、ピンホール、ス トレーション等の発生を防止し、表面むらに対する塗布性をさらに向上させるた めに界面活性剤を配合することができる。該界面活性剤としては、ノニオン系界 面活性剤、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレン ステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレン オレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチ レンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテ ル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポ リオキシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビ タンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエー ト、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂 肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエ チレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステア レート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソ ルビタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類 等;フッ素系界面活性剤、例えば、エフトップEF301、EF303、EF3 52 ((株) トーケムプロダクツ製)、メガファックF171、F173、R-08、R-30 (大日本インキ (株) 製)、フロラードFC430、FC431 (住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、

SC101、SC102、SC103、SC104、SC105、SC106(旭硝子(株)製)等;オルガノシロキサンポリマーKP341(信越化学工業(株)製)等を上げることができる。これらの界面活性剤の配合量は、本発明の全組成物100重量部当たり通常0.2重量部以下、好ましくは0.1重量部以下である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また2種以上の組合せで添加することもできる。

本発明におけるリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物の上層に塗布されるレジストとしてはネガ型、ポジ型いずれも使用でき、ノボラック樹脂または1,2ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステルからなるポジ型レジスト、光酸発生剤と、酸により分解してアルカリ溶解速度を上昇させる基を有するバインダーからなる化学増幅型レジスト、アルカリ可溶性バインダーと、光酸発生剤と、酸により分解してレジストのアルカリ溶解速度を上昇させる低分子化合物からなる化学増幅型レジスト、光酸発生剤と、酸により分解してアルカリ溶解速度を上昇させる基を有するバインダーと、酸により分解してレジストのアルカリ溶解速度を上昇させる基を有するバインダーと、酸により分解してレジストのアルカリ溶解速度を上昇させる低分子化合物からなる化学増幅型レジスト等があり、例えば、APEX-E(シプレー社製)が挙げられる。

本発明のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を使用して形成したリソグラフィー用ギャップフィル材を有するポジ型フォトレジストの現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、nープロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジノルマルブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン等の第四アンモニウム塩類、ピロール、ピペリジン等の環状アミン類等のアルカリ水溶液を使用することができる。さらに、該アルカリ水溶液にイソプロピルアルコール等のアルコール類、アニオン系等の界面活性剤等を適量添加して使用することもできる。これらの中で好ましい現像液は第四アンモニウム塩、さらに好ましくはテトラメチルアンモニウムヒドロオキシドおよびコリンである。

. .

本発明では、

(A) 工程:高さ/直径で示されるアスペクト比が1以上のホールを有する基板 に前記ギャップフィル材形成組成物を塗布し、乾燥することにより該基板上に平 坦化された充填層を形成する工程、

- (B) 工程:レジストを塗布し乾燥する工程、および
- (C) 工程:露光、現像、およびエッチングする工程

よりなる方法により、基板上に画像を転写し集積回路素子を形成して半導体装置 を製造することができる。そして、前記(A)工程のギャップフィル材形成組成 物による充填層を形成する前または後に、反射防止膜を形成することができる。

より具体的に本発明の半導体装置の製造方法について説明すると、先ず、精密集積回路素子の製造に使用される基板(例えばシリコン/二酸化シリコン被覆、シリコンナイトライド被膜、ガラス基板、ITO基板等の透明基板)上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法によりリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を塗布し、その後焼成・硬化してギャップフィル材を得る。ここで、ギャップフィル材の膜厚としては $0.01\sim3.0\mu$ m、焼成する条件としては $6.0\sim250$ ℃で $0.3\sim120$ 分が好ましい。その後、反射防止防止膜を被覆し、焼成して硬化させ反射防止膜を形成する。そして、フォトレジストを塗布し、所定のマスクを通して露光し、現像、リンス、乾燥することにより半導体装置を製造することができる。必要に応じて温度が相違する二段階の焼成、並びに露光後加熱(PEB: Post Exposure Bake)を行うこともできる。

また、半導体装置を製造する他の方法としては、精密集積回路素子の製造に使用される基板(例えばシリコン/二酸化シリコン被覆、シリコンナイトライド被膜、ガラス基板、ITO基板等の透明基板)上に、無機物からなる反射防止膜を例えばCVD法で形成し、その上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法によりリングラフィー用ギャップフィル材形成組成物を塗布し、その後焼成・硬化してリングラフィー用ギャップフィル材を得る。ここで、ギャップフィル材の膜厚としては0.01~3.0μm、焼成する条件としては60~250℃で0.3~120分が好ましい。その後、フォトレジストを塗布し、所定のマスクを通して露光し、現像、リンス、乾燥することにより良好な半導体装置を製造すること

٠ ټـ

ができる。必要に応じて温度が相違する二段階の焼成、並びに露光後加熱を行うこともできる。

本発明のギャップフィル材形成組成物を使用することにより、ホールを有する 基板を良好に平坦化することができる。さらに、本発明のギャップフィル材形成 組成物に用いられるポリマー中には、反射防止膜形成組成物に用いられるポリマ ー中に存在するような吸光性を有する芳香族基の導入されていないため、大きな ドライエッチング速度を実現することができる。これにより上層に被覆されるフ ォトレジスト、および場合によっては反射防止膜に比べて、大きなドライエッチ ング性を有し、レジストの膜厚を薄膜化することができ、基板に精密な画像を転 写することができる。

なお、本発明のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物をより平坦化性の優れたものにする方法としては、用いるポリマーのガラス転移温度(Tg)を少し低くして、焼成時に流動性を持たせ、完全に固まった後ではレジスト溶媒に対し不溶となるようにすることが挙げられ、このためには、ポリマーの架橋点を少し減らすことが考えられる。このような平坦化の機能を達成するには、ポリマーの重合度、組成物中での架橋点を有するポリマーの濃度、全固形分中で架橋点を有するポリマーの割合、添加成分の選択等、種々の方法が考えられる。

以下に、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

合成例 1

プロピレングリコール中に10重量%の固形分濃度でpービニルフェノールモノマーが溶解した溶液(LANCASTER社製)300gに、スチレンモノマー(東京化成(株)製)11gを溶解させた後、該溶液中に窒素を30分間通気した。反応液を70℃に保ちながら重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN、純正化学(株)製)0.7gを添加し、窒素雰囲気下で撹拌した。反応物を蒸留水1リットル中に再沈して得られた沈降物を濾過し、乾燥することによりポリマーを粉体として得た。得られたポリマーのGPC分析を行ったとこ

ろ、標準ポリスチレン換算にて重量平均分子量は3000であった(収率60%)。 得られたポリマーの構造はpービニルフェノールとスチレンとがモル比で7 0:30の割合で共重合したものであった。

また、得られたポリマー1 g をプロピレングリコールモノメチルエーテル3 g に溶解させ、2 5 重量%の溶液を調製した。E 型回転粘度計により測定した2 5 $^{\circ}$ での該溶液の粘度は、1 5 m P a s であった。

[粘度 (m P a s) の対数変化] / [固形分濃度 (重量%) の変化] で示される係数Hは、溶液の温度25℃、固形分濃度8.3~25重量%の測定条件で、0.041であった。

<u>合成例 2</u>

プロピレングリコール中に10重量%の固形分濃度でpービニルフェノールモノマーが溶解した溶液(LANCASTER社製)100gにメチルメタクリレート(純正化学(株)製)8.5gを溶解させた後、該溶液中に窒素を30分間通気した。反応液を70℃に保ちながら重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN、純正化学(株)製)0.7gを添加し、窒素雰囲気下で撹拌した。反応物を蒸留水1リットル中に再沈して得られた沈降物を濾過し、乾燥することによりポリマーを粉体として得た。得られたポリマーのGPC分析を行ったところ、標準ポリスチレン換算にて重量平均分子量は5300であった。

得られたポリマーの構造はp-ビニルフェノールとメチルメタクリレートとがモル比で<math>49:51の割合で共重合したものであった。このポリマーのガラス転 移温度は135℃であった。

また、得られたポリマー1gをプロピレングリコールモノメチルエーテル3gに溶解させ、25重量%の溶液を調製した。E型回転粘度計により測定した25 での該溶液の粘度は、20 m Pas であった。

[粘度 (m P a s) の対数変化] / [固形分濃度 (重量%) の変化] で示される係数Hは、溶液の温度25℃、固形分濃度8.3~25重量%の測定条件で、0.046であった。

合成例3

アクリル酸(純正化学(株)製)20gをプロピレングリコールモノメチルエーテル100gに溶解させた後、該溶液中に窒素を30分間通気した。その反応液を60℃に保ちながら重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN、純正化学(株)製)0.2gおよび連鎖移動剤として1ードデカンチオール(関東化学(株)製)0.04gを添加し、窒素雰囲気下で撹拌した。24時間撹拌後、重合停止剤として4ーメトキシフェノール(東京化成(株)製)0.03gを添加した。反応物を蒸留水1リットル中に再沈して得られた沈降物を濾過し、乾燥することによりポリマーを粉体として得た。得られたポリマーのGPC分析を行ったところ、標準ポリスチレン換算にて重量平均分子量は19000であった。

得られたポリマーはポリアクリル酸であった。

また、得られたポリアクリル酸1gをプロピレングリコールモノメチルエーテル3gに溶解させ、25重量%の溶液を調製した。E型回転粘度計により測定した25℃での該溶液の粘度は、98mPa・sであった。

[粘度 (m P a s) の対数変化] / [固形分濃度 (重量%) の変化] で示される係数Hは、溶液の温度25℃、固形分濃度8.3~25重量%の測定条件で、0.069であった。

合成例 4

ヒドロキシプロピルメタクリレート(純正化学(株)製)30gをプロピレングリコールモノメチルエーテル120gに溶解させた後、該溶液中に窒素を30分間通気した。反応液を70℃に保ちながら重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN、純正化学(株)製)0.03gを添加し、窒素雰囲気下で撹拌した。24時間撹拌後、重合停止剤として4ーメトキシフェノール(東京化成(株)製)0.04gを添加した。溶液中の固形分は23%であった。該溶液を、蒸留水中に再沈することにより沈降物を得た。その後、沈殿物を濾過し、乾燥することによりポリマーを粉体として得た。得られたポリマーのGPC分析を行ったところ、標準ポリスチレン換算にて重量平均分子量は130000であ

った。

得られたポリマーはポリヒドロキシプロピルメタクリレートであった。

また、得られたポリヒドロキシプロピルメタクリレート1gをプロピレングリコールモノメチルエーテル3gに溶解させ、25重量%の溶液を調製した。E型回転粘度計により測定した25℃での該溶液の粘度は、225mPasであった。

[粘度 (m P a s) の対数変化] / [固形分濃度 (重量%) の変化] で示される係数Hは、溶液の温度25℃、固形分濃度8.3~25重量%の測定条件で、0.079であった。

実施例1

合成例1で得た $p-ビニルフェノールとスチレンのコポリマー20gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル3.0gとパラトルエンスルホン酸0.02gを混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル173gおよびプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート75gからなる溶媒に溶解させて8.5%溶液とした後、孔径0.05<math>\mu$ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

実施例2

合成例1で得た $p-ビニルフェノールとスチレンのコポリマー20gに、ヘキサメトキシメチロールメラミン4.0gとパラトルエンスルホン酸0.04gを混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル190gおよびプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート83gからなる溶媒に溶解させて8.1%溶液とした後、孔径0.05<math>\mu$ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

実施例3

式(3)で表される繰り返し単位からなる市販のポリpービニルフェノールの 臭化物(丸善石油化学(株)製、マルカリンカーMB)40gに、テトラメトキ シメチルグリコールウリル4.0gとパラトルエンスルホン酸0.02gを混合

し、プロピレングリコールモノメチルエーテル229gおよびプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート100gからなる溶媒に溶解させて11.8重量%の溶液とした後、孔径0.05 μ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。得られた組成物のGPC分析を行ったところ、標準ポリスチレン換算にて重量平均分子量は6000であった。

また、マルカリンカーMB1gを、プロピレングリコールモノメチルエーテル3gに溶解させ25重量%溶液を調製した。E型回転粘度計により測定した25℃での該溶液の粘度は、7.6mPasであった。

[粘度(m P a s)の対数変化] / [固形分濃度(重量%)の変化]で示される係数Hは、溶液の温度25℃、固形分濃度8.3~25重量%の測定条件で、0.029であった。

実施例4

式(3)で表される繰り返し単位からなる市販のポリパラビニルフェノールの 臭化物(丸善石油化学(株)製、マルカリンカーMB)40gに、ヘキサメトキ シメチロールメラミン4.0gとパラトルエンスルホン酸0.02gを混合し、 プロピレングリコールモノメチルエーテル234gおよびプロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート102gからなる溶媒に溶解させて11.8%溶 液とした後、孔径0.05μmのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過 し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。得られた組成物 のGPC分析を行ったところ、標準ポリスチレン換算にて重量平均分子量は60 00であった。

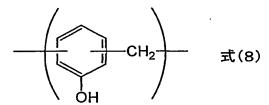
実施例5

合成例2で得たpービニルフェノールとメチルメタクリレートのコポリマー2 0gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル4.0gとパラトルエンスルホン酸0.08gを混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル186.0 gおよびプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート75gからなる溶

媒に溶解させて8.5重量%の溶液とした後、孔径0.05μmのポリエチレン 製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組 成物を調製した。

実施例6

次式(8)で表される繰り返し単位からなるノボラック型フェノール樹脂(群 栄化学工業(株)製、レジトップPSM-4326)40gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル14.1gとパラトルエンスルホン酸1.4gを混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル371gおよびプロピレングリコールモノメチルエーテル371gおよびプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート159gからなる溶媒に溶解させて9.5重量%溶液とした後、孔径0.05 μ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。



また、レジトップPSM-4326の1gを、プロピレングリコールモノメチルエーテル3gに溶解させて25重量%の溶液を調製した。E 型回転粘度計により測定した25℃での該溶液の粘度は、31.9mPasであった。

[粘度 (m P a s) の対数変化] / [固形分濃度 (重量%) の変化] で示される係数Hは、溶液の温度25℃、固形分濃度8.3~25重量%の測定条件で、0.053であった。

実施例 7

合成例 2 で得たp ービニルフェノールとメチルメタクリレートのコポリマー 2 0 gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル 4 . 0 g とパラトルエンスルホン酸 0 . 0 8 g を混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル(沸点:1 2 1 \mathbb{C}) 3 8 . 5 g およびプロピレングリコールモノブチルエーテル(沸点:1 7 0 . 1 \mathbb{C}) 3 8 . 5 g からなる溶媒に溶解させて 8 . 5 重量%の溶液とした後、

孔径 0.05 μ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

実施例8

合成例2で得たpービニルフェノールとメチルメタクリレートのコポリマー20gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル4.0gとパラトルエンスルホン酸0.08gを混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル38.5g および乳酸プチル(沸点:187°C)38.5gからなる溶媒に溶解させて8.5重量%の溶液とした後、孔径0.05 μ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

実施例9

合成例2で得たpービニルフェノールとメチルメタクリレートのコポリマー20gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル4.0gとパラトルエンスルホン酸0.08gを混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル38.5gおよびジエチレングリコールモノメチルエーテル(沸点:194.2°C)38.5gからなる溶媒に溶解させて8.5重量%の溶液とした後、孔径0.05 μ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

<u>実施例10</u>

合成例2で得たpービニルフェノールとメチルメタクリレートのコポリマー20gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル4.0gとパラトルエンスルホン酸0.08gを混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル38.5g およびシクロヘキサノン(沸点:155.7C)38.5gからなる溶媒に溶解させて8.5重量%の溶液とした後、孔径0.05μmのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

<u>実施例11</u>

合成例2で得た $p-ビニルフェノールとメチルメタクリレートのコポリマー20gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル4.0gとパラトルエンスルホン酸0.08gを混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル38.5g およびプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (沸点:146℃)38.5gからなる溶媒に溶解させて8.5重量%の溶液とした後、孔径0.05<math>\mu$ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

比較例1

市販のポリエチレングリコール(純正化学(株)製、ポリエチレングリコール 2000) 40 gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル 14.2 g とパラトルエンスルホン酸 1.42 g を混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル 457 g およびプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 229 g からなる溶媒に溶解させて 6.8 %溶液とした後、孔径 0.05 μ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

比較例2

<u>比較例3</u>

合成例4で得たポリヒドロキシプロピルメタクリレート40gに、テトラメト キシメチルグリコールウリル14.1gとパラトルエンスルホン酸1.4gを混

合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル 371g およびプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 159g からなる溶媒に溶解させて 9.5 重量%の溶液とした後、孔径 0.05μ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

比較例4

合成例 2 で得た p ービニルフェノールとメチルメタクリレートのコポリマー 2 0 gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル 4. 0 g とパラトルエンスルホン酸 0. 0 8 g を混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル 3 8. 5 g およびテトラヒドロフラン(沸点:6 5 $\mathbb C$) 3 8. 5 g からなる溶媒に溶解させて 8. 5 重量%の溶液とした後、孔径 0. 0 5 μ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

比較例5

合成例2で得たpービニルフェノールとメチルメタクリレートのコポリマー20gに、テトラメトキシメチルグリコールウリル4.0gとパラトルエンスルホン酸0.08gを混合し、プロピレングリコールモノメチルエーテル38.5g およびエチレングリコールジメチルエーテル (沸点:82.5°C) 38.5gからなる溶媒に溶解させて8.5重量%の溶液とした後、孔径0.05 μ mのポリエチレン製ミクロフィルターを用いて濾過し、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を調製した。

試験例1

実施例1~11および比較例1~5で得たリソグラフィー用ギャップフィル材 形成組成物をスピナーによりシリコンウエハー上に塗布し、ホットプレート上で 205℃で1分間加熱して、リソグラフィー用ギャップフィル材(膜厚0.22 μm)を形成した。該リソグラフィー用ギャップフィル材を、レジストに使用す る溶剤、例えば乳酸エチル、並びにプロピレングリコールモノメチルエーテルに

浸漬し、それらの溶剤に不溶であることを確認した。

試験例2

実施例 $1\sim11$ および比較例 $1\sim5$ で得たリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物をスピナーによりシリコンウエハー上に塗布し、ホットプレート上で205℃で1分間加熱し、リソグラフィー用ギャップフィル材(膜厚 0.22μ m)を形成した。このリソグラフィー用ギャップフィル材の上層に、市販のレジスト溶液(シプレー社製、APEX-E)をスピナーにより塗布し、ホットプレート上で90℃で1分間加熱し、レジストを露光後、露光後加熱を90℃1.5分間行った。レジストを現像した後、リソグラフィー用ギャップフィル材の膜厚を測定し、実施例 $1\sim4$ および比較例1で得たリソグラフィー用ギャップフィル材とレジスト層とのインターミキシングが起こらないことを確認した。

試験例3

実施例 $1 \sim 4$ および比較例 1 で得たリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物をスピナーによりホール(直径 0. $25 \mu m$ 、深さ 0. $9 \mu m$)を有するシリコンウエハー基板上に塗布し、ホットプレート上で 205 で 1 分間加熱して、リソグラフィー用ギャップフィル材(膜厚約 0. $24 \mu m$)を形成した。

次に、走査型電子顕微鏡 (SEM) を用いて、得られた基板の断面形状を観察することにより平坦化率を評価した。平坦化率は次式に従って求めた。基板上のホールを、完全に平坦化できたときの平坦化率は100%である。

平坦化率= [1-a/b] × 100

a:ホール中心部でのリソグラフィー用ギャップフィル材の凹み深さ

b:ホールの深さ

使用した基板は図1に図示するような Iso と Dense のパターンのホールを有するシリコンウエハー基板である。Iso パターンは、ホール中心から隣のホール中心までの間隔が当該ホールの直径の3倍であるパターンである。また、Dense パタ

ーンは、ホール中心から隣のホール中心までの間隔が当該ホールの直径の1倍であるパターンである。ホールの深さは 0.9μ mであり、ホールの直径は0.2 5μ mであった。

また同時に、基板の各部分においてリソグラフィー用ギャップフィル材形成組 成物によって形成された膜厚を測定した。

結果を表1に示す。

表1

| | 膜厚(単位:nm) | | 平坦化率(単位:%) | | | |
|------|-----------|-------|------------|-----|-------|------|
| • | lso | Dense | Bias | lso | Dense | Bias |
| 実施例1 | 190 | 80 | 110 | 98 | 93 | 5 |
| 実施例2 | 200 | 100 | 100 | 96 | 91 | 5 |
| 実施例3 | 180 | 90 | 90 | 98 | 94 | 4 |
| 実施例4 | 180 | 100 | 80 | 89 | 81 | 8 |
| 比較例1 | 200 | 80 | 120 | 84 | 53 | 31 |

実施例1~4のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物から得られた膜の平坦化率は比較例1のものと比較して大きく、特に条件の厳しい Dense パターンでの平坦化性に優れていた。また、実施例1~4のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物は、Iso 部と Dense 部とにおける膜厚の差が小さかった。これは、ホール基板上の単位面積当たりのホールの数(ホール密度)が、Iso 部に比べ大きい Dense 部においても、多数のホールにギャップフィル材形成組成物がスムーズに流れ込んだことを表し、その結果、Iso 部と Dense 部の膜厚差が小さく、かつ平坦化率が大きくなったものと考えられる。

試験例4

実施例1~3、5および6並びに比較例2および3で得られたリソグラフィー

用ギャップフィル材形成組成物について、試験例 3 と同様にして、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を塗布した基板の平坦化率を評価した。基板についてはホール(直径 0. 2 5 μ m、深さ 0. 9 μ m)を有するシリコンウエハー基板を用い、ギャップフィル材の膜厚は約 0. 2 3 μ mであった。

また同時に、各リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物について、その粘度 (mPas) および溶液の温度 25 \mathbb{C} 、固形分濃度 $8.3 \sim 25$ 重量%の測定条件での [粘度 (mPas) の対数変化] / [固形分濃度 (重量%) の変化] で示される係数Hを求めた。その様子を図 2 に図示する。

結果を表2に示す。

表2

| | 係数H | ポリマー溶液粘度 (単位:mPa•s) | 平坦化率(単位:%) | | ː:%) |
|------|-------|------------------------|------------|-------|------|
| | | (4-2-1111 | Iso | Dense | Bias |
| 実施例1 | 0.041 | 15 | 98 | 93 | 5 |
| 実施例2 | 0.041 | 15 | 96 | 91 | 5 |
| 実施例3 | 0.029 | 8 | 98 | 94 | 4 |
| 実施例5 | 0.046 | 21 | 98 | 97 | 1 |
| 実施例6 | 0.053 | 32 | 89 | 84 | 5 |
| 比較例2 | 0.069 | 98 | 88 | 72 | 15 |
| 比較例3 | 0.079 | 225 | 82 | 51 | 31 |

実施例1~3、5および6のリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物から得られた膜の平坦化率は比較例2~3に比較して大きく、特に Dense パターンでの平坦化性に優れていた。これは、ギャップフィル材形成組成物の低粘度化に従い、スピンおよび焼成工程での溶液の流動性が大きくなることに起因していると考えられる。

試験例5

実施例 $7\sim1$ 1 および比較例 4 および 5 で得られたリソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物について、試験例 3 と同様にして、リソグラフィー用ギャップフィル材形成組成物を塗布した基板の平坦化率を評価した。基板についてはホール(直径 0. 3 5 μ m、深さ 1. 0 μ m)を有するシリコンウエハー基板を用い、ギャップフィル材の膜厚は約 0. 2 2 μ mであった。

表3

| | | <u>_</u> | |
|-------|------------|----------|-------------|
| | 平坦化率(単位:%) | | |
| _ | Iso | Dense | Bias |
| 実施例7 | 97 | 94 | 3 |
| 実施例8 | 96 | 91 | 5 |
| 実施例9 | 97 | 95 | 2 |
| 実施例10 | 91 | 73 | 18 |
| 実施例11 | 90 | 60 | 30 |
| 比較例4 | 87 | 32 | 55 · |
| 比較例5 | 89 | 45 | 44 |

ャップフィル材形成組成物が、多数のホールへより大きな流動性を持って流れ込むため、平坦化率の差が小さくなったものと考えられる。比較例4~5のギャップフィル材形成組成物に比べて、実施例7~11のものが高い平坦化率率を有している理由は、ポリマーのガラス転移温度より高い沸点を有する溶媒を含んでいること、または溶媒の沸点が145~220℃であるためである。

産業上の利用可能性

本発明のギャップフィル材形成組成物は、ホールを有する基板の凹凸を埋めて 平坦化し、その上に塗布されるフォトレジスト等の塗布膜の膜厚の均一性を向上 するために役立つ。そしてフォトレジスト層と比較して大きなドライエッチング 速度を有し、さらにフォトレジスト層とのインターミキシングが起こらず、加熱 乾燥時にフォトレジスト中への拡散物がなく、高解像力およびフォトレジスト膜 厚依存性に優れたリソグラフィー用ギャップフィル材を得ることができ、かつ優 れたレジストパターン形成法を提供できる。

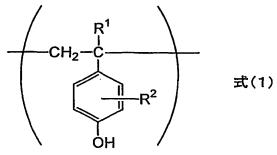
請求の範囲

1. 高さ/直径で示されるアスペクト比が1以上のホールを有する基板にレジストを被覆しリソグラフィープロセスを利用して基板上に画像を転写する方法による半導体装置の製造において使用され、レジストを被覆する前の該基板に被覆して基板表面を平坦にするギャップフィル材形成組成物であって、ポリマーと溶媒とからなるポリマー溶液を含有することを特徴とするギャップフィル材形成組成物。

- 2. 前記ポリマー溶液は、[粘度(mPas)の対数変化] / [固形分濃度(重量%)の変化]で示される係数Hが0.06以下であり、かつ固形分濃度25重量%で測定した粘度が1~80mPasであることを特徴とする、請求項1記載のギャップフィル材形成組成物。
- 3. 前記ポリマー溶液は固形分を 0. 1~30重量%含有することを特徴とする、請求項1または 2に記載のギャップフィル材形成組成物。
- 4. 前記溶媒は、前記ポリマーのガラス転移温度より高い沸点を有する溶媒(s)を全溶媒に基づいて20重量%以上含有することを特徴とする、請求項1ないし3のうちのいずれか1項に記載のギャップフィル材形成組成物。
- 5. 前記溶媒(s)の沸点は前記ポリマーのガラス転移温度より10℃以上高いことを特徴とする、請求項4記載のギャップフィル材形成組成物。
- 6. 前記溶媒(s)の沸点は145~220℃であることを特徴とする、請求 項1ないし5のうちのいずれか1項に記載のギャップフィル材形成組成物。
- 7. 前記溶媒(s)は、乳酸ブチル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、シクロヘキサノン、ジエチレングリコールモノメチルエーテルまたはこれらの混合物であることを特徴とする、請求項1ないし6のうちのいずれか1項に記載のギャップフィル材形成組成物。
- 8. 前記ポリマーの重量平均分子量は500~3000であることを特徴とする、請求項1ないし7のうちのいずれか1項に記載のギャップフィル材形成組成物。

...

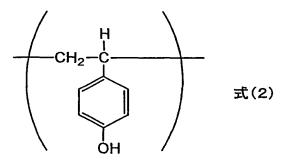
9. 前記ポリマーは、次式(1):



[式中、 R^1 および R^2 はそれぞれ独立して、水素原子、メチル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはシアノ基を表す。]で表される繰り返し単位を少なくとも含むことを特徴とする、請求項1ないし8のうちのいずれか1項に記載のギャップフィル材形成組成物。

10. 前記ポリマーは、式(1)で表される繰り返し単位からなるホモポリマー、または式(1)で表される繰り返し単位と、側鎖に芳香族部分またはカルボン酸エステル部分を含むビニル基である繰り返し単位とからなるコポリマーであることを特徴とする、請求項9記載のギャップフィル材形成組成物。

11. 前記ポリマーは、次式(2):

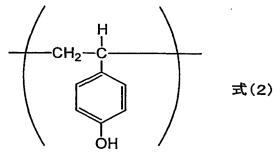


で表される繰り返し単位からなるポリpービニルフェノールであることを特徴とする、請求項10記載のギャップフィル材形成組成物。

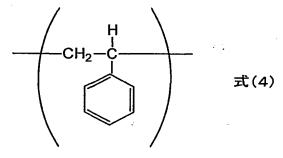
12. 前記ポリマーは、次式(3):

で表される繰り返し単位からなるポリpービニルフェノールの臭素化物であることを特徴とする、請求項10記載のギャップフィル材形成組成物。

13. 前記ポリマーは、次式(2):



で表される繰り返し単位と、次式 (4):



で表される繰り返し単位とからなり、式(2)で表される繰り返し単位がポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて20%以上含まれるpービニルフェノールとスチレンとのコポリマーであることを特徴とする、請求項10記載のギャップフィル材形成組成物。

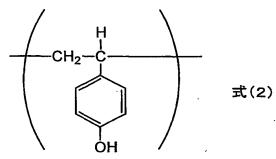
14. 前記ポリマーは、次式(2):

で表される繰り返し単位と、次式(5):

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 \\
CH_2 - C \\
C=O \\
O-CH_3
\end{array}$$
式(5)

で表される繰り返し単位からなり、式(2)で表される繰り返し単位がポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて20%以上含まれるpービニルフェノールとメタクリル酸メチルのコポリマーであることを特徴とする、請求項10記載のギャップフィル材形成組成物。

15. 前記ポリマーは、次式(2):

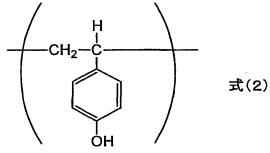


で表される繰り返し単位と、次式(6):

$$CH_3$$
 CH_2 CH_2

で表される繰り返し単位からなり、式(2)で表される繰り返し単位がポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて20%以上含まれるpービニルフェノールとメタクリル酸2ーヒドロキシエチルのコポリマーであることを特徴とする、請求項10記載のギャップフィル材形成組成物。

16. 前記ポリマーは、次式(2):



で表される繰り返し単位と、次式(7):

で表される繰り返し単位からなり、式(2)で表される繰り返し単位がポリマー中の全繰り返し単位数に基づいて20%以上含まれるpービニルフェノールとアクリル酸ブチルのコポリマーであることを特徴とする、請求項10記載のギャップフィル材形成組成物。

17. 前記ギャップフィル材形成組成物はさらに少なくとも2個の架橋形成官能基を有する架橋剤を含有することを特徴とする、請求項1ないし16のうちの

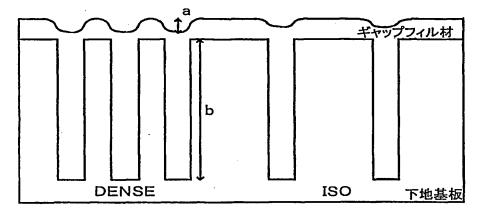
いずれか1項に記載のギャップフィル材形成組成物。

18. 半導体装置製造のリソグラフィープロセスにおいて、前記ギャップフィル材形成組成物を基板上に塗布し、そして焼成することからなることを特徴とする、請求項1ないし17のうちのいずれか1項に記載のギャップフィル材形成組成物の使用方法。

- 19. (A) 工程:高さ/直径で示されるアスペクト比が1以上のホールを有する基板に、ポリマーと溶媒とからなるポリマー溶液を含有するギャップフィル材形成組成物を塗布し、乾燥することにより該基板上に平坦化された充填層を形成する工程、
- (B) 工程:レジストを塗布し乾燥する工程、および
 - (C) 工程: 露光、現像、およびエッチングする工程

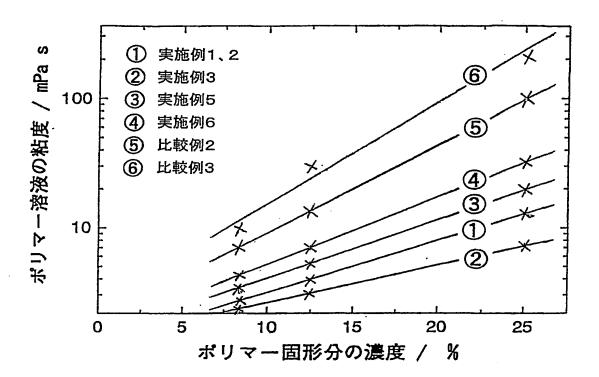
からなることを特徴とする、基板上に画像を転写し集積回路素子を形成する半導体装置の製造方法。

- 20. (A) 工程で使用するギャップフィル材形成組成物は請求項1ないし1 7のうちのいずれか1項に記載のものであることを特徴とする、請求項19記載 の半導体装置の製造方法。
- 21. さらに、(A) 工程においてギャップフィル材形成組成物により充填層を形成する前または後に、反射防止膜を形成する(A') 工程を含むことを特徴とする、請求項19記載の半導体装置の製造方法。



平坦化率(%)=1-(a/b)×100

第1図



第2図

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/06045

| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl? G03F7/11, C08L25/18, C08L33/04, H01L21/027 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched classification searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched classification searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched classification searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched classification searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched classification searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched classification symbols and included in the fields searched classification symbols and included in the fields searched classification symbols are included in the fields searched classification symbols and included in the fields searched classification symbo | A CTAS | SIFICATION OF SUBJECT MATTER | | |
|--|---|---|--|----------------------|
| B. FELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl? G03F7/11, C08L25/18, C08L33/04, H01L21/027 | Int | .Cl ⁷ G03F7/11, C08L25/18, C08: | L33/04, H01L21/027 | |
| Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl? G03F7/11, C08L25/18, C08L33/04, H01L21/027 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched line of the searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched line of the content of the search of the sea | | | national classification and IPC | |
| Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched of the fields base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages X J 5-107767 A (TOSON CORPORATION), Y 30 April, 1993 (30.04.93), Claims; Par. Nos. [0023] to [0027] (Family: none) X JP 61-70720 A (Hitachi, Ltd.), I April, 1986 (11.04.86), Claims; page 3, lower right column, lines 12 to 13; page 4, upper right column, lines 12 to 13; page 4, upper right column, lines 12 to 13; page 4, upper right column, lines 3 (Family: none) X JP 6-267810 A (Sharp Corporation), Y 22 September, 1994 (22.09.94) (Family: none) A JP 11-67767 A (Sony Corporation), 09 March, 1999 (09.03.99) (Family: none) A JP 60-50939 A (Toshiba Corporation), 22 March, 1985 (22.03.85) (Family: none) Further document ser listed in the continuation of Box C. A September of the school of the documents: A continuation of box C. See patent family annex. First document defining the general state of the art which is not continuation of Box C. To document which may shrow doubts on priority claim(s) or which is clied to establish the publication but clied to resident by published of nor after the international filling date or content by published of nor after the international filling date or content by published of nor the content of the continuation or other means are priority date claimed To document which may shrow doubts on priority claim(s) or which is clied to establish the publication attend to continuation or other means are priority date claimed To document of particular relevance; the claimed continuation on the considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document and published prior to the international filling da | | | | |
| Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claims X. JP 5-107767 A (Tosoh Corporation), Y. 30 April, 1993 (30.04.93), Claims; Par. Nos. [0023] to [0027] (Family: none) X. JP 61-70720 A (Hitachi, Ltd.), Y. 11 April, 1986 (11.04.86), Claims; page 3, lower right column, lines 12 to 13; page 4, upper right column, lines (Family: none) X. JP 6-267810 A (Sharp Corporation), Y. 22 September, 1994 (22.09.94) (Family: none) A JP 11-67767 A (Sony Corporation), 09 March, 1999 (09.03.99) (Family: none) A JP 60-50939 A (Toshiba Corporation), 22 March, 1985 (22.03.85) (Family: none) | Int | .Cl' G03F7/11, C08L25/18, C081 | L33/04, H01L21/027 | |
| C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim! X | | | | |
| Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim: X | Electronic d | lata base consulted during the international search (na | ame of data base and, where practicable, se | arch terms used) |
| X JP 5-107767 A (Tosoh Corporation), Claims; Par. Nos. [0023] to [0027] (Family: none) X JP 61-70720 A (Hitachi, Ltd.), 11 April, 1986 (11.04.86), Claims; page 3, lower right column, lines 12 to 13; page 4, upper right column, line 3 (Family: none) X JP 6-267810 A (Sharp Corporation), 22 September, 1994 (22.09.94) (Family: none) A JP 11-67767 A (Sony Corporation), 09 March, 1999 (09.03.99) (Family: none) A JP 60-50939 A (Toshiba Corporation), 22 March, 1985 (22.03.85) (Family: none) Further document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance artier document by published on or after the international filing date or considered to be of particular relevance of the establish the publication date of mother citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other special reason (as specified) document referring to a noral disclosure, use, exhibition or other than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 01 October, 2001 (01.10.01) Aume and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office assimile No. I-11, 17-21 12-16 1-11, 17-21 12-16 1-11, 17-22 12-16 1-2-16 1-2-17 1-2-17 1-2-18 1-11, 17-22 12-16 1-11, 17-23 12-16 1-2-18 1-2-19 1-2-19 1-2-19 1-2-19 1-2-10 1-2-11 2-8-12-21 3-12-16 1-2-16 1-2-16 1-2-17 1-2-17 1-2-17 1-2-19 1-2-19 1-2-10 1-2-10 1-2-11 1-2-11 1-2-11 1-2-12 1-2-12 1-2-12 1-2-12 1-2-13 1-2-13 1-2-14 1-2-14 1-2-15 1-2-15 1-2-16 1-2-16 1-2-16 1-2-17 1-2-18 1-2-18 1-2-18 1-2-19 | C. DOCU | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| X JP 5-107767 A (Tosoh Corporation), Claims; Par. Nos. [0023] to [0027] (Family: none) X JP 61-70720 A (Hitachi, Ltd.), Y 11 April, 1986 (11.04.86), Claims; page 3, lower right column, lines 12 to 13; page 4, upper right column, line 3 (Family: none) X JP 6-267810 A (Sharp Corporation), Y 22 September, 1994 (22.09.94) (Family: none) A JP 11-67767 A (Sony Corporation), 09 March, 1999 (09.03.99) (Family: none) A JP 60-50939 A (Toshiba Corporation), 22 March, 1985 (22.03.85) (Family: none) Further document sare listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance. The comment defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance. The comment defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is taken alone and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office acsimile No. 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-12-16 1-11,17-21 12-16 1-12-16 1-11,17-21 12-16 1-12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-11,17-21 12-16 1-12-16 12-16 1-11,17-21 12-16 1-12-16 12-16 1-11,17-21 12-16 1-12-16 12-16 1-12-17 1-12-16 1-12-17 1-12-16 1 | Category* | Citation of document, with indication, where | appropriate of the relevant passages | Polovont to alaim Na |
| Y 30 April, 1993 (30.04.93), Claims; Par. Nos. [0023] to [0027] (Family: none) X JP 61-70720 A (Hitachi, Ltd.), Y 11 April, 1986 (11.04.86), Claims; page 3, lower right column, lines 12 to 13; page 4, upper right column, lines 3 (Family: none) X JP 6-267810 A (Sharp Corporation), Y 22 September, 1994 (22.09.94) (Family: none) A JP 11-67767 A (Sony Corporation), 09 March, 1999 (09.03.99) (Family: none) A JP 60-50939 A (Toshiba Corporation), 22 March, 1985 (22.03.85) (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. A because the document seems of cited documents: A considered to be of particular relevance earlier document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) Countent which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) Countent which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) Countent published prior to the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or tour underlying the invention cannot considered to be of particular relevance, the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is taken alone and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Date of mailing of the international search report 09 October, 2001 (09.10.01) Telephone No. | <u>x</u> | JP 5-107767 A (Tosob Corporati | On \ | |
| Y 11 April, 1986 (11.04.86), Claims; page 3, lower right column, lines 12 to 13; page 4, upper right column, line 3 (Family: none) X JP 6-267810 A (Sharp Corporation), 22 September, 1994 (22.09.94) (Family: none) A JP 11-67767 A (Sony Corporation), 09 March, 1999 (09.03.99) (Family: none) A JP 60-50939 A (Toshiba Corporation), 22 March, 1985 (22.03.85) (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. Special categories of cited documents: Action document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot occurrent of particular relevance; the claimed invention cannot occurrent effering to an oral disclosure, use, exhibition or other special reason (as specified) Occurrent published prior to the international filling date of the actual completion of the international search of 10 October, 2001 (01.10.01) Date of mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office assimile No. 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 13: [Family: none) 1-21 | | 30 April, 1993 (30.04.93), | | |
| X JP 6-267810 A (Sharp Corporation), 22 September, 1994 (22.09.94) (Family: none) 2-8,12-21 A JP 11-67767 A (Sony Corporation), 09 March, 1999 (09.03.99) (Family: none) 1-21 A JP 60-50939 A (Toshiba Corporation), 22 March, 1985 (22.03.85) (Family: none) 1-21 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. 1-21 Special categories of cited documents: 4-2 document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date of the considered to be of particular relevance are document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clated to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed occument of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with the action document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with the action document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with the action document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with the action document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claime | | 11 April, 1986 (11.04.86), Claims; page 3, lower right co | olumn, lines 12 to 13. | 1-11,17-21 12-16 |
| A JP 60-50939 A (Toshiba Corporation), 22 March, 1985 (22.03.85) (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. See patent family annex. To later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot is considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone of considered novel or cannot observe the claimed invention cannot observe the considered to involve an inventive step when the document is taken alone of considered novel or cannot observe the claimed invention cannot observe the considered to involve an inventive step when the document is taken alone of considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot observe the considered to involve an inventive step when the document is considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot involve an inventive step when the document is considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone of the international filing date but later than the priority date claimed To document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means Policy of the actual completion of the international filing date but later than the priority date and not in conflict with the application but cited to considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone of the considered novel or cannot be conside | | JP 6-267810 A (Sharp Corporati | on). | 1,9-11 2-8,12-21 |
| Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot considered note of the actual completion of the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search oll October, 2001 (01.10.01) Authorized officer Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot considered note of particular relevance; the claimed invention cannot document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search ollowers, 2001 (09.10.01) Authorized officer Telephone No. | A | JP 11-67767 A (Sony Corporation 09 March, 1999 (09.03.99) (Fig. 1998) | on), amily: none) | 1-21 |
| Special categories of cited documents: A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E earlier document but published on or after the international filing date to considered to be of particular relevance E document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Oate of the actual completion of the international search Ol October, 2001 (01.10.01) I ame and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office "T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 0.9 October, 2001 (09.10.01) Date of mailing of the international search report 0.9 October, 2001 (09.10.01) Authorized officer Telephone No. | A | JP 60-50939 A (Toshiba Corpora 22 March, 1985 (22.03.85) (Fa | tion), amily: none) | 1-21 |
| Special categories of cited documents: A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E earlier document but published on or after the international filing date to considered to be of particular relevance E document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Oate of the actual completion of the international search Ol October, 2001 (01.10.01) I ame and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office "T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 0.9 October, 2001 (09.10.01) Date of mailing of the international search report 0.9 October, 2001 (09.10.01) Authorized officer Telephone No. | | | | |
| later document published after the international filing date or considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date or considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Ol October, 2001 (01.10.01) Date of mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Telephone No. | | | See patent family annex. | |
| Of October, 2001 (01.10.01) Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Telephone No. Og October, 2001 (09.10.01) Authorized officer Telephone No. | "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed | | priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention canno considered novel or cannot be considered to involve an invention step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention canno considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art | |
| Japanese Patent Office acsimile No. Telephone No. | Pate of the ac 01 Oc | ctual completion of the international search ctober, 2001 (01.10.01) | Date of mailing of the international searce 09 October, 2001 (09 | ch report .10.01) |
| Telephone No. | ame and ma Japan | iling address of the ISA/ nese Patent Office | Authorized officer | |
| HILA WALLAND CALLEGOOD CONNECTION (1991) | | | Telephone No. | |

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/06045

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' G03F7/11, C08L25/18, C08L33/04, H01L21/027

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' G03F7/11、C08L25/18、C08L33/04、H01L21/027

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

| C. 関連す | ると認められる文献 | |
|-----------------|--|----------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| X Y | JP 5-107767 A (東ソー株式会社)、30.4月.1 993 (30.04.93)、【特許請求の範囲】【0023】- 【0027】、(ファミリーなし) | 1-11, 17-21 12-16 |
| X Y | JP 61-70720 A (株式会社日立製作所)、11.4月、1986(11.04.86)、特許請求の範囲、第3頁右下欄第12-13行、第4頁右上欄第3行、(ファミリーなし) | 1-11, 17-21 12-16 |

又 C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 01.10.01 国際調査報告の発送日 09.10.01 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 (権限のある職員) 2M 9019 前田 佳与子 野便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3273

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

国際出願番号 PCT/JP01/06045

| C (続き) . 用文献の | 関連すると認められる文献 | 関連する |
|--------------------|---|-----------------------|
| カテゴリー* | | 請求の範囲の番号 |
| X Y | 1001/00 | 1, 9-11 2-8, 12-21 |
| A | JP 11-67767 A (ソニー株式会社)、9.3月.19 99 (09.03.99)、(ファミリーなし) | 1-21 |
| A | JP 60-50939 A (株式会社東芝)、22.3月.19 85 (22.03.85)、 (ファミリーなし) | 1-21 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | • |
| ĺ | | |
| | | |
| | | |
| | : | |
| | | |
| | | |
| | | |

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)